证券代码：300679 证券简称：电连技术

**电连技术股份有限公司投资者关系活动记录表**

编号：2020-003

|  |  |
| --- | --- |
| **投资者关系活动类别** | ☑特定对象调研 □分析师会议  □媒体采访 □业绩说明会  □新闻发布会 □路演活动  □现场参观  □其他 |
| **参与单位名称及人员姓名** | 清水源投资：程宇楠 河床资本：张建宾  睿泽资本：黎明 永赢基金：张海啸  兴银基金：高鹏 前海开源基金：魏淳、郑建鑫  国信证券：欧阳仕华 健顺投资：卢雅霖  中新融创资本：涂万春 中天国富证券：熊奇  上海理成资产：王优草 兴证资管：杨亦  泰康资产：程振宇 财通基金：金梓才  中泰证券：陈霄宇 中融鼎投资：吴函亮  个人投资者：王路  （以上排名不分先后） |
| **时间** | 2020年5月28日 |
| **地点** | 公司206会议室 |
| **上市公司接待人员姓名** | 副总经理、董事会秘书：聂成文  证券事务专员：叶志宏 |
| **投资者关系活动主要内容介绍** | **投资者主要问题：**  **1、公司BTB产品进展情况？**  答：智能手机对板对板连接器（BTB）产品精密程度、良品率等要求非常高，技术难度较大，该市场目前由技术领先的日本及欧美连接器厂商主导。  公司BTB产品分为普通BTB产品与射频BTB产品，两种产品因在工艺设计上有所不同，导致了射频BTB产品的单位成本比普通BTB产品高。在普通BTB产品、射频BTB产品方面，公司已出合格产品，并批量用于核心客户，取得了较好的市场反映。  预计未来BTB产品在微型化、高频化特征愈发明显的情况下，对精密程度、自动化程度方面要求越来越高，需要大量的技术储备基础，公司会根据市场及客户需求情况进行逐步深入。  **2、公司对于未来5G毫米波时代的相关规划？**  答：在未来的5G毫米波时代，产品技术难度及复杂度均会成倍加大。基于对5G的推进展望，尤其是未来毫米波市场的竞争格局，公司基于5G材料的射频连接及相关产品将会进一步满足客户测试，小批量使用的要求，并在交货过程中不断积累经验，朝着有利于具有市场价值部分的产业链进行符合公司需求的拓展。但受新冠肺炎疫情的影响，公司上述规划有一定的延后。    **3、2019年度，公司哪些产品毛利率降幅较大？**  答：市场竞争激烈产品，如电磁兼容件产品由于技术壁垒较低，市场竞争一直较为激烈，毛利下降较大。在2019年度此类产品市场竞争出现了加剧的情况，加之季度原材料价格的波动导致毛利同比下降较大，该类产品承受了较大的市场压力。  **4、2019年度，公司软板产品实现营业收入较去年同期大幅增长的原因及后续对此类产品低毛利率情况有何举措？**  答：2019年度，公司软板产品订单较去年新增了客户，此类产品实现营业收入较去年同期出现了增长。  因手机行业头部企业对软板需求量大，对供应企业规模量产能力要求较高，业务拓展正在进行中。另一方面，公司软板业务主要是为了协同LCP产品的研发，为未来5G毫米波时代做相应的技术储备，尚未有大规模应用。此类产品总体稼动率较低，进而导致了软板产品毛利率较低，公司会针对市场需求进一步拓展客户，提高稼动率，提升盈利水平。  **5、公司LCP产品目前情况？**  答：目前，公司LCP连接器类产品处于小规模供货阶段，该产品的后续进展取决于市场需求。  **6、公司资本开支方向及扩充产能的主要方式？**  答：一方面，公司资本开支方向会以产品链磨合布局成形和研发升级为工作重点，持续推进面向5G的射频技术及互连产品在性能要求及产品形态影响方面的研究开发和成果转化，提升公司产品精密程度、生产自动化程度及工艺设计水平，巩固现有手机行业市场地位。另一方面，公司将加大对非手机行业的拓展，紧密跟踪以物联网智能移动终端及工业连接器为主的泛5G领域机会。  公司会以持续加大自动化设备研发及组装投入力度的方式进行产能扩充。  **7、公司已实施股份回购，后续在用于股权激励或员工持股计划方面的选择？**  答：公司实施回购股份用于股权激励或员工持股计划，助力公司长远发展，公司后续会根据自身财务状况、经营状况和发展战略等方面充分考量实施股权激励还是员工持股计划，在适时推出的同时将及时履行信息披露义务。 |
| **附件清单（如有）** | 无 |
| **日期** | 2020年5月29日 |